

MIKROSKOPICKÁ FOTOGRAMMETRIE A JEJÍ UŽITÍ K ANALÝZE DEFORMACÍ VE STRUKTUŘE MATERIÁLŮ

^xBerka, L., ^{xx}Růžek, M., ^xFiala, Z.

^xÚstav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, Vyšehradská 49,
128 49 Praha 2
^{xx}Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, 160 00 Praha 6

Výsledné mechanické vlastnosti materiálů jsou ovlivňovány strukturou prostřednictvím polí mikronapětí a mikrodeformací. Jejich studium je proto východiskem k poznání mikrodeformačních mechanismů, jimiž se utváření makroskopických materiálových charakteristik řídí.

Po analýze předností a nevýhod fotogrammetrie pro daný problém a po zhodnocení fyzikálních zdrojů záření používaných k pořizování fotogrammetrických snímků byla vyvinuta na jejím principu metoda použitelná pro měřické účely v oblasti mikroobjemů /viz. tabulka/.

Fotogrammetrie	Světelné	Záření Elektronové	Roentgenové
Topografická	●	-	-
Netopografická	●	-	●
Mikroskopická	○	○	-

● - používané modifikace, ○ - rozvíjené modifikace

Protože velká hloubka ostrosti optického systému rastrovacích elektronových mikroskopů /Scanning electron microscopes SEM/ umožnuje pořídit dostatečně ostré a kontrastní snímky mikroobjektů, soustředila se pozornost A. Boyde /1/ na použití SEM k pořízení dvojice stereofotogrammetrických /SFGM/ snímků mikroobjektů a stanovení jejich prostorových rozměrů. Stereofotogrammetrické snímky mikroobjektu pořízené v SEM však vykazují zkreslení, spočívající v elektronooptickém systému mikroskopu, které nelze odstranit, a proto se použití SFGM při rekonstrukci tvaru a rozměrů mikroobjektů dosud příliš nerozšířilo.

Podmínky pro zobrazení mikroobjektů se zjednoduší u roviných obrazců a při určení změn jejich rozměrů, tj. deformaci způsobenou účinkem vnějších sil, teplotou a pod. V těžko případech lze k pořízení fotogrammetrických snímků použít i optický mikroskop a měření provést metodou fotogrammetrie s časovou základnou. Snímky, jež se pořizují ve sledu za sebou, se musí pořídit za stejných podmínek, tzn. při stejné vzájemné orientaci a poloze vzorku a mikroskopu /deformace se neuplatňuje/. Za předpokladu, že se v konečném časovém intervalu zobrazovací vlastnosti mikroskopu nemění, je možné určit relativní změny mikroobjektu nezávisle na způsobu zobrazení, tzn. i při zkreslení obrazu, /Obr.1/.

K výhodnocení deformací materiálových struktur z mikroskopických snímků je používán stereokomparátor ZEISS Stematic. Princip činnosti přístroje spočívá ve vyvolání umělého stereoskopického vjemu a ve visuální koincidenci identifikačních bodů z obou snímků, za něž mohou být užity i povr-

chové strukturní defekty. Podle podmínek, jež se na fotografických snímcích vložených do stereokomparátoru jeví pro koincidenci nevhodnější, jsou měřeny souřadnice x' a y' a paralaxy p_x a p_y . Souřadnice x' a y' vypočteme ze vztahů

$$x'' = x' - p_x, \quad y'' = y' - p_y.$$

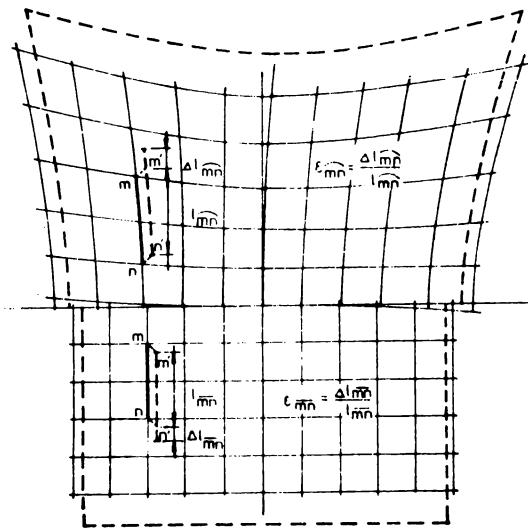
Přetvoření se pak stanoví z hodnot paralax za použití affinní transformace, /Obr.2/

$$x'_i(N) = a_{ik} x''_k(N),$$

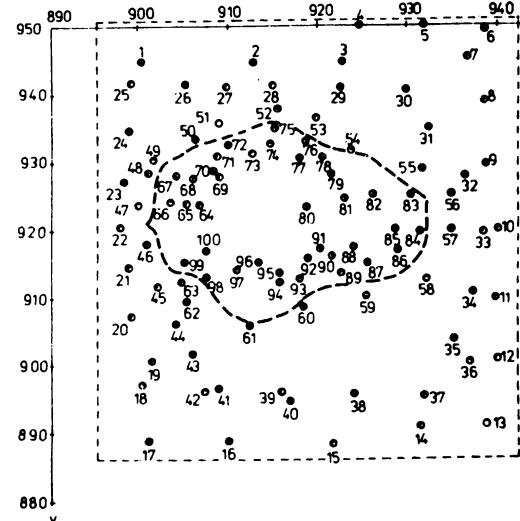
kde x'_i jsou souřadnice N bodů na snímku nedeformovaného vzorku a x''_k jsou souřadnice bodů na snímku deformovaného vzorku. a_{ik} jsou koeficienty affinní transformace vypočítané s použitím standardního algoritmu /2/. S použitím základních vztahů teorie deformace se s použitím hodnot a_{ik} , representujících v oblasti pokryté množinou bodů N gradiént deformace, vypočítají složky tenzorů deformace a rotace

$$e_{ij} = 1/2 (a_{ik} a_{kj} - \delta_{ij}), \quad \omega_{ij} = 1/2 (2a_{ij} - a_{ik} a_{kj} - \delta_{ij}).$$

Pro využití vysoké přesnosti této metody i v mikroskopické fotogrammetrii je nezbytné pořizovat kvalitní fotogrammetrické snímky a nanášet umělé identifikační body o velké ostrosti a kontrastu na povrch zkušebního vzorku. Současná úroveň techniky dovoluje splnit tyto požadavky, čímž jsou vytvořeny podmínky k měření deformací v mikrostruktúre materiálů a tím i k prohloubení poznatků o jejich deformačních mechanismech, /3/.



Obr. 1.



Obr. 2.

Literatura

- /1/ Boyde,A., Ross,H.F., Photogrammetric Record, 8(46), 1975, 408
- /2/ Charamza,K., Válková,E., GEOLIB I, ser.TR, VÚGTK Prague, 1981
- /3/ Berka,L., at all, Proc. 9th Int.Conf. on Exp.Mech., August 20-24, Copenhagen, 1990, 609